

平成 26 年度 第 2 回 ホットスタンピング研究部会
ホットスタンピングの初歩 3 :
ホットスタンピングにおける装置 : 新しい加熱方法

日時 : 平成 26 年 7 月 25 日 (金) 10 : 00 ~ 17 : 00

会場 : 機械振興会館 6 階 6 D - 3 (東京都港区芝公園 3 - 5 - 8)

10:00-11:00 コンパクトホットスタンピング

ホンダエンジニアリング(株) 廻 秀夫 氏

11:00-12:00 赤外線加熱

(株)ワイエイシイデンコー 福田 辰徳 氏

12:00-13:00 休憩

13:00-13:40 高周波誘導加熱および通電加熱の技術紹介

高周波熱錬(株) 生田 文昭 氏

13:40-14:20 通電加熱ホットスタンピングにおける実生産に向けたアプローチ

(株)アステア 下津 晃治 氏

14:20-15:00 通電加熱における電源装置の加熱設定条件

(株)中央製作所 玉木 良平 氏

15:00-15:40 通電加熱ホットスタンピングシステム

豊橋技術科学大学 前野 智美 氏

15:40-16:00 今後の活動内容

16:00-16:10 休憩

16:10-17:00 意見交換会